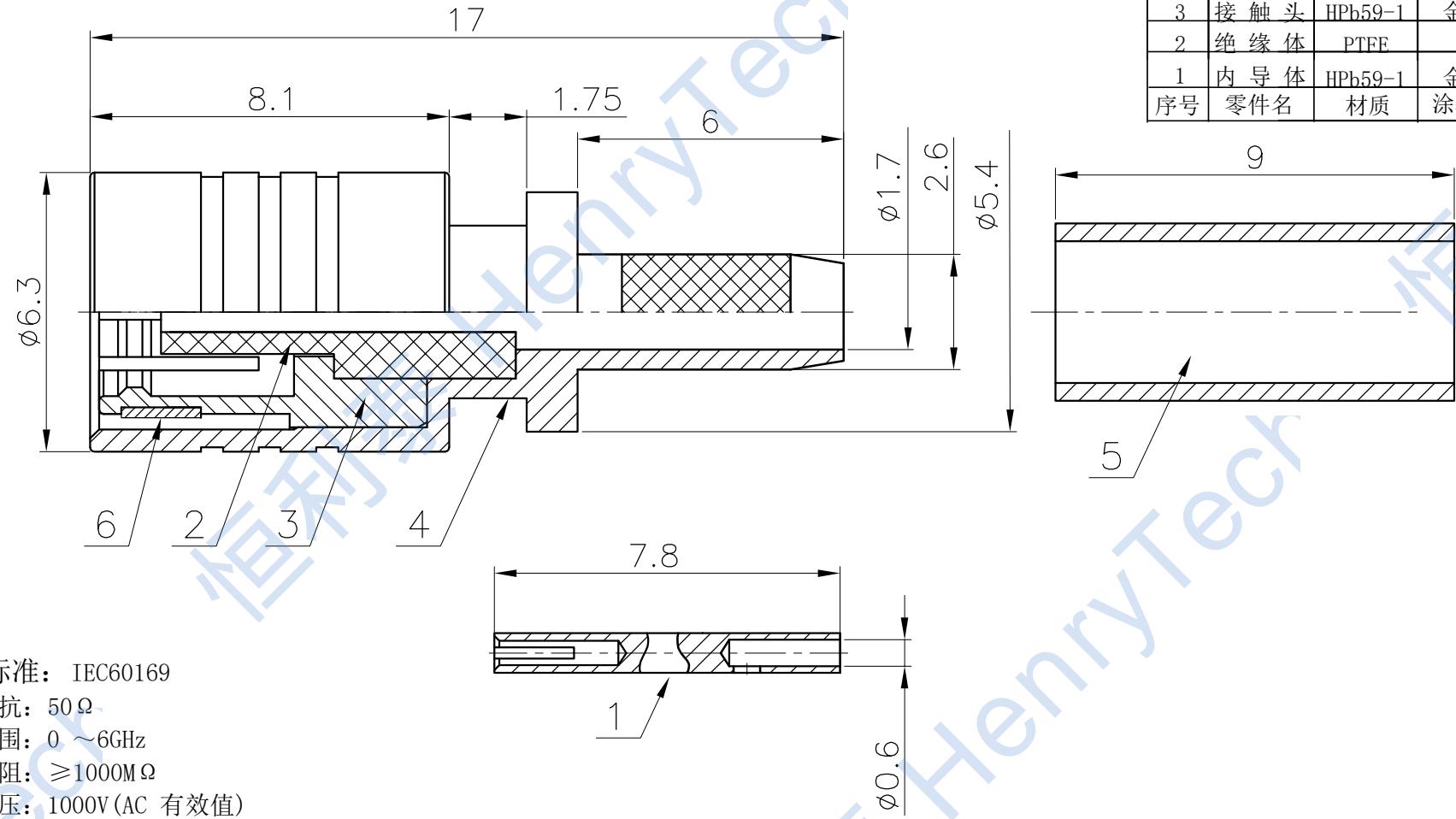


1	2	3	4	5	6	7	8				
修订	变更描述	变更单号	签名	日期	6	锁紧圈	QBe2	金	1		
					6	压接管	HPb59-1	镍	1		
					5	外 壳	HPb59-1	金	1		
					4	接触头	HPb59-1	金	1		
					3	绝缘体	PTEE		1		
					2	内 导体	HPb59-1	金	1		
					1	序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6GHz$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 5、介质耐压: $1000V$ (AC 有效值)
 - 6、轴向保持力: $\geq 10 N$
 - 7、外壳接插件啮合力: $\leq 63N$ 分离力: $8N(min) \sim 63N(max)$
 - 8、机械寿命: ≥ 500 次
 - 9、温度范围: $-40^\circ C \sim 125^\circ C$
 - 10、接触电阻: 外导体间 $<1m\Omega$, 内导体间 $<5m\Omega$

制图		版次	比例			
		投 影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-SMB-C-K1.5		
		1. X, X ± 0.2 2. XX, XX ± 0.1 3. 角度 ± 1°		4. 去除锐边最大 0.1 5. 表面粗糙度 Ra3.2 6. 倒角 C0.15 MAX		
批准		* 为重点尺寸		单位	mm	
		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				